

1. Размер для справок.
2. Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
3. Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.
4. Шаг координатной сетки 1.25.
Линии координатной сетки нанесены через одну.
5. Конфигурацию печатных проводников выдерживать по координатной сетке.
6. Параметры отверстий указаны в таблице 1.
7. Ширина печатных проводников не менее $(0,25 \pm 0,05)$ мм.
8. Расстояние между печатными проводниками и контактными площадками не менее 0,25 мм.
9. Предельное отклонение отклонения расстояний между двумя любыми контактными площадками в установочных местах микросхем $\pm 0,1$ мм.
10. Допускается полное или частичное заполнение припоем переходных отверстий, их диаметры контролю не подлежат.
11. Покрытие контактных площадок и металлизированных отверстий Хим. Мм. Гор. ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
12. Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.010.011

					КТНЦ.758723.013				
					Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб	
							8 г	2:1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Согонов П. И.								
Пров.	Богомолов П. Г.								
Т.контр.						Лист	Листов	2	
Н.контр.					Стеклотекстолит FR4-4 18/18 1,5	PT5-01			
Утв.									

Б(1)

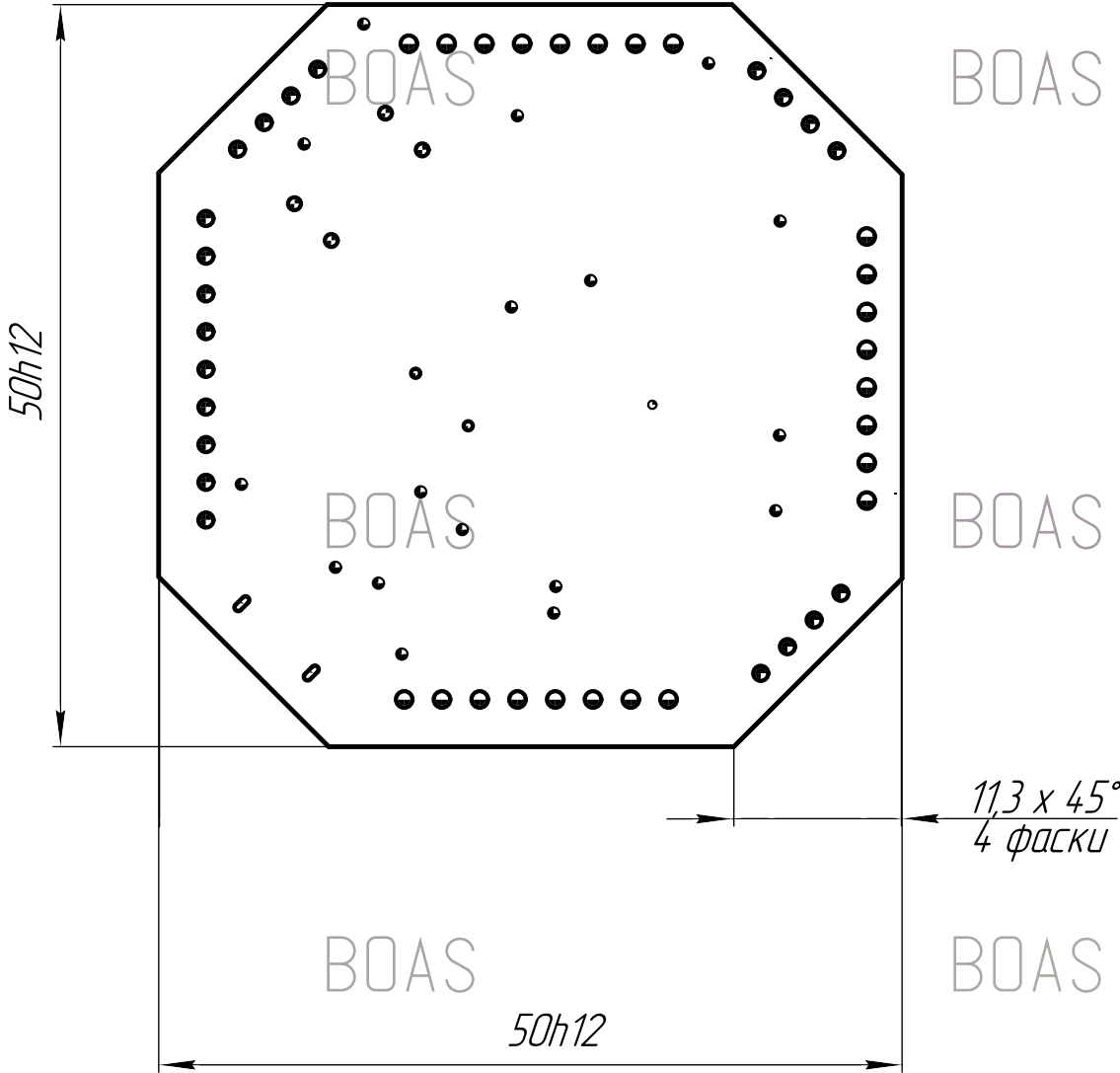


Таблица 1

Условное обозначение отв.	Диаметр отв., мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отв.
•	0,4 _{-0,13}	0,8	Да	1
•	0,6 _{-0,13}	1,1	Да	17
◊	0,5 _{-0,13}	1,2	Да	2
•	0,6 _{-0,13}	1,6	Да	2
◉	0,85 _{-0,13}	1,2	Да	4
◉	1 _{+0,05 -0,18}	1,5	Да	21
◉	1,1 _{+0,05 -0,18}	1,6	Да	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Взам.	Изм.	№	Подп.	Дата
Изм.	№	Подп.	Дата	